DERWENT-ACC-NO: 1990-151942

DERWENT-WEEK: 199020

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Magnetic recording medium with plastics or composite substrate - has

buffer layers of alternating tensile and compressive silicon nitride layers

PATENT-ASSIGNEE: FUJI ELECTRIC MFG CO LTD[FJIE]

PRIORITY-DATA: 1988JP-0249284 (October 3, 1988)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 02096919 A April 9, 1990 N/A 000 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP 02096919A N/A 1988JP-0249284 October 3, 1988

INT-CL (IPC): G11B005/66

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02096919A

BASIC-ABSTRACT: Substrate is formed of plastics or composite materials

composed

of plastics and ceramics and there is a buffer layer of Si3N4 layers having compression stress and Si3N4 layers having tensile stress laminated alternately. There is a nonmagnetic under-layer, a magnetic layer and a protective lubricating layer formed on the substrate in this order.

ADVANTAGE - The disadvantages incidental to the use of the aluminium based substrate are eliminated.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/2

TITLE-TERMS:

MAGNETIC RECORD MEDIUM PLASTICS COMPOSITE SUBSTRATE

BUFFER LAYER ALTERNATE

TENSILE COMPRESS SILICON NITRIDE LAYER

DERWENT-CLASS: L03 T03

dola losses
metal (cr)
ceranic
Plaste

CPI-CODES: L03-B05J; L03-B05L;

EPI-CODES: T03-A01B1; T03-A01X;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1990-066387 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1990-118073

⑩ 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-96919

®Int. Cl. 5

識別記号

广内整理番号

❸公開 平成2年(1990)4月9日

G 11 B 5/66 5/704 7350-5D 7350-5D

請求項の数 1 (全5頁) 審査請求 未請求

磁気記録媒体 60発明の名称

> 頭 昭63-249284 创特

昭63(1988)10月3日 @出 顛

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 答 世 希 @発 明 者 山口

补内

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会 大久保 恵 司 明 者 @発

社内

富士電機株式会 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 恒 明 渚 衉 @発

社内

富士電機株式会社 の出願

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

弁理士 山 口 巖 四代 理 人

- 1. 発明の名称 磁気記録媒体
- 2. 特許請求の範囲
 - 1) プラスチックまたはプラスチックとセラミッ クの複合材料からなる基板上に圧縮応力をもつ Si,N4 膜と引張応力をもつ Si,N4 膜とを交互に積 み重ねたパッファ暦,非磁性金属下地層,磁性層 および保護飼育層をこの順に形成してなることを 特徴とする磁気記録媒体。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気記録装置に用いられる磁気ディス クなどの磁気記録媒体に関する。

〔従来の技術〕

第3図は従来用いられている磁気配録媒体の模 式的な要部構成断面図を示したものである。第3 図の研気記録媒体は A-8-Mg 合金基板 I の上に非 毌性金属基体層 2 を被覆し、この非 毌性金属基体 層2上にさらに非磁性金属下地層3を介して例え ぱ Co-Ni-Cr 合金海膜の磁性層 4 を被機し、磁 性層4上に保護調滑層5を設けてあり、基板1に 非磁性金属基体層2から保護機滑層5までをこの 符号限に積み重ねたように構成したものである。

とのように構成された磁気配録媒体は製造過程 で基板1を所定の面粗さ、平行度および平面度に 仕上げ、非磁性金属基体層2はNi-P合金を無電 解めっきもしくは茜板1自体をアルマイト処理す ることにより形成するのが好ましく、いずれも所 定の硬さを必要とし、表面は根板的研磨を行なっ て所定の面精度まで仕上げる。非磁性金属下地層 3 は一般に Cr を用いてスパック形成し、引続き Co-Ni-Cr 合金などの磁性層 4, さらにカーボ ンもしくは SiOs などの保護債務局 5 を連続的に スパッタして被覆する。

かくして得られた磁気記録媒体は強度、寸法精 度などの機械的特性および磁気特性も良好であり、 例えば A.6 – Mg 合金基板 1 上に被獲した Ni – P 基 休暦 2 に Cr の非磁性金属下地層 3 を 2000 Å, Co-30 at % Ni-7.5 at % Cr 磁性層 4 を 500 A お よびカーボン保護商務層 5 を 500 Å連続スパック

して形成したものの代表的な磁気特性として保磁力 Hc は 900 Oe でである。

以上のような磁気配録媒体は賭特性の向上とと もに近年ますます軽量化とコストの低減に対する 要求が高められている。

〔発明が解決しようとする課題〕

配鉄鉄体の軽量化とコスト低酸に対して考慮すべき点は基板材料の選択である。すなわち、A&-Mg 合金を基板に用いているために、ことがである。を基板に用いているが、ことができる。を基準である。を表して、変化の変化を受ける。というでは、では、大型を関係である。を関係するとができない。

一方基板材料の選択に関しては配録媒体の軽量 化も含めて、プラスチックもしくはプラスチック とセラミックの複合材料を用いるのが有望である。

ることができる構造を有する磁気配録媒体を提供 することにある。

(課題を解決するための手段)

本発明の磁気記録媒体はブラスチックなどの非磁性基板上に、圧縮応力をもつ SiaNa 膜と引張応力をもつ SiaNa 膜とを交互に積み重ねたパッファ 層、非磁性金属下地層、磁性層および保護調慮を この順にスパック形成したものである。

(作用)

 これらの材料は A&-Mg 合金より軽く、金型を用いて成形することができるので、金型の袋面を高精度に加工しておくことにより、成形後の表面研磨を行なうことなく十分に良好な面粗さや平行度が得られるという利点があるからである。

本発明は上述の点に選みてなされたものであり、 その目的は磁気記録媒体をより軽量とし、コスト を低放するためにプラスチックまたはプラスチッ クとセラミックの複合材料を用い、しかも良好な 磁気特性を有し、金属膜のクラック発生を防止す

るだけで応力を吸収または緩和する役割を果たす ことができない。

そとで本発明のようにパッファ層を同種の形態 の異なる膜を多層に積み重ねたものとして形成し、 応力伝播を避らせ、それぞれの膜の界面において 応力緩和を分担させることにより、全体の応力緩 和に寄与させることが可能となる。 しかもこれら の膜は磁気記録媒体の製造工程上、成膜が容易で あることに加えて、成蹊時の条件設定によって形 態の異なる同雄の膜を交互に潰瘍できるものでな ければならない。このようなことから、ペッファ 磨としては圧縮応力をもつ Si₃N₄ 膜と 引張応力を もつSiaN。膜との組み合わせは両者の密着性,整 合性の点からも好通であり、これらを交互に積層 すると、パッファ層全体として所定の厚さの中に 形風の異なる同種の膜が一つ憧さに積み重ねられ たものとなり、このパッファ層がブラステック基 板と金属艇との熱膨張係数の大きな差によって生 ずる内部応力を緩和し、金属膜のクラック発生を 防止するように作用する。

(実施例)

以下本発明を実施例に基づき説明する。

第1図は本発明により得られた磁気記録媒体の 模式的な要部構成断面図を示したものであり、第 3図と共通部分を同一符号で扱わしてある。第1 図は第3図と基本的な構成は同じであるが、第1 図が第3図と異なる点は基板1aにブラスチック を用い、基板1aと非磁性金属下地層3との間に、 非磁性金属基体層2ではなく、バッファ 層 6 が介 在するように構成したことにある。

この函気記録媒体はまず基板材料にポリエーテルイミド側脂の商品名クルテム 1000 を用い、所定の表面精度をもった金型により成形して基板 1a を作製し、この基板 1a 上に圧縮応力をもつ Si_1N_4 膜($2\sim5\times10^8$ dyn/al) 6a と 引張応力をもつ Si_1N_4 膜($-1\sim-4\times10^8$ dyn/al) 6b を 交互に 機 優 してなるパッファ B G を 形成 するが、 第 1 図では 便宜上これら 禅 膜の 殺 層 数 を 6 商 と した 場合で示してあり、 圧縮応力をもつ Si_1N_4 膜 6a と 引張応力をもつ Si_1N_4 膜 6a と 引張応力をもつ Si_1N_4 膜 6a と の 8a に 8a に

さらにパッファ届 6上に順次形成する非磁性金 以下地層 3 の Cr , 磁性層 4 の Co - NI - Cr 合金お よび保護偶滑層 5 のカーボンの成級をいずれも DC スパック法により次の条件により行なう。

燕板盘度:80℃以下

原 料: Cr ターケット、Co-Ni-Cr 合金ター ゲット、C ターゲット、Ar ガス

成膜圧力: 10 m Torr

Aである。 さらにこのバッファ暦 6 上に Cr の非 田性金属下地層 3 を 2000 Å, Co-30 at % Ni -7.5 at % Cr 合金の 磁性層 4 を 500 Å, カーボン の保護調滑層 5 を 500 Å同一反応槽内で連続的に スパッタ形成することにより第 1 図の磁気記録 媒 体を構成したものである。

ててで圧縮応力をもつ SiaNa 膜 6 a と引張応力をもつ SiaNa 膜 6 b は次のようにして形成される。すなわち、同一反応槽内で E C R ブラズマ C V D と D C スパッタとが可能な要世により、 E C R ブラズマ C V D 法を用いて、基板温度80 で以下とし、 原料の Si Ha, Na ガスを導入して成膜圧力は 0.5~5 m Torr の範囲で変化させる。このとき成膜圧力が 1 m Torr 以下で圧縮応力をもつ SiaNa 膜 6 a が形成され、成膜圧力を 1 m Torr 以上にするとができる。この成膜圧力の変化を繰り返し行ない、 膜 6 a と膜 6 b がそれぞれ 50 Åの厚さとなるように交互に成膜積層することによりバッファ 層 6 が得られる。

次に以上のごとくして得られたそれぞれの磁気 記録媒体について金属膜に発生するクラック数と 耐食性能について比較を行ない、その結果を第2 図(a),(b)に示す。 第2図(a)は縦軸を非磁性金属下 地層 3 の Cr に発生する単位面積(軸)あたりの 1 pm 以上の クラック 数とし、横軸をパッファ暦 6 内に交互に積み重ねるように成膜した圧縮応力を もつ SiaNa 膜 6 a と引張応力をもつ SiaNa 膜 6 b との積層数とし、それぞれの磁気配録媒体につい て10点 勘定した平均値をブロットしたものである。 第2図回は、縦軸を無体の代表的な磁気特性であ る残留磁束密度Brと、磁性層4の膜厚8の積値 Br • 8 について、80 ℃, 80 % R H 環境内に放戦し た1ヶ月耐食性試験後の彼少率ムBr・8とし、機 わし、プロットは同じく10点行なって平均値を用

第2図(a),(b)ともに、本発明によるパッファ層
 6を形成するのにプラスチック基板を用いたもの
 (o),同じくプラスチック複合材の基板を用いた

もの (①) , 比較のためのプラスチック基板を用いた圧縮応力をもつ Si a N 4 膜 6 a 単独のもの (本) および引張応力をもつ Si a N 4 膜 6 b 単独のもの (×) を併記してある。

第2図回,他の両図を参照すればわかるように、パッファ暦 6 が単一材料の一層のみでは膜 6 a , 膜 6 b のいずれの場合も、 Cr 下地層 3 に 80 個以上のクラックが発生し、それが原因となって△Br・ δ 値は 5 %以上に遅する。 このことは単一材料の協合この実施例の範囲で 膜厚を変化させても同じである。△Br・ δ 値が 5 %以上によるエラーが増であるので、パッファ 層 6 としては単一材料のみで形成するのが 過当でないことは明らかである。

これに対して、圧縮に力をもつ SiaNa 膜 6 a と 圧縮に力をもつ SiaNa 膜 6 b とを交互に殺 値した パッファ層 6を有する本発明の母気配録媒体では、 膜 6 a と 以 6 b の 積層 数が増すとともに Cr 下地 層 3 に生ずるクラック数は急速に減少し、 △Br・ ð 値も小さくなる。この積層数が 4 以上になると、

基板 1 a と非磁性金属下地層 3 の Cr との大きな 熱膨 場 係 数 の 相違 に 起因 して 生ず る 内 部 応 力 を 膜 6 a と 膜 6 b が そ れ ぞ れ の 界面 で 吸 収 ま た は 緩 和 するよう に 働き、 その 結 果 金属 下 地 層 3 の Cr に クラック が 発生するの を 防止する ことが できる。

また本発明の磁気記録媒体を磁気記録装置に組み込んでCSS試験を行なった結果、2万回のコンタクト・スタート・ストップに対しても、この 媒体装面にはなんらいの発生は見られず、再生出力もほとんど低下することなく、十分な耐久性を もっていることを確認することができた。

そのほか本発明の母気記録媒体は基板にブラスチックまたはその複合材料を用いているために、 従来のA&-Mg 合金基板より約60 %軽量になると ともに、複雑な研磨工程を必要とせず、基板上に 堆設させる各層は本発明に係るパッファ層も含め て同一反応間内で膜灰形成させればよいという利 点もある。

(発明の効果)

磁気配録鉄体は軽量にするとともに、コストの

第3図に示した従来の A.8 合金基板 1 に Ni ー P めっきの非磁性金属下地層 2 を被覆した磁気配録 体における ΔBr・ 8 値 1.5 %~ 2 % とほぼ同等の値が得られる。また同時に作製したポリエステル機能と良酸カルシウムとの複合材料を基板とする磁気配録媒体も、ポリエーテルイミド機能の基板を用いたものと同様の効果があることを第2図(a),(b)から確認することができる。

田稲応力をもつ Si 1 N 4 膜 6 a や引張応力をもつ Si 1 N 4 膜 6 b を単独にパッファ暦 6 として用いる ときは、その膜厚は 1000 Å以上を必要とすると 考えられるが、本発明では田稲応力をもつ Si 1 N 4 膜 6 a と整合性のよい引張応力をもつ Si 1 N 4 膜 6 b との積層体としてパッファ 層 6 を形成したために、 膜 6 a と膜 6 b の厚さがいずれも 50 Å であるから、10 層重ねたとしても、パッファ 層 6 の 膜厚は 500 Å で足りることになる。

以上のように圧縮応力をもつ SisNs 膜 6 a と引 張応力をもつ SisNs 膜 6 b を交互に横層形成した パッファ層 6を有する本発明の無気記録媒体は、

低波が望まれており、加工工数の多い従来のAe 合金基板に代って、後加工なしで高い炭面精度の 得られるプラスチックまたはその複合材料を用い ることができるが、これらブラスチック系材料の 基板は、その上に形成される金属膜(Cr)と熟彫 張係数が大きく異なるため、成膜後の金属膜にク ラックを発生し、このことが原因となって媒体の 耐食性能が著しく低下する。これに対して本発明 の磁気記録媒体は実施例で述べたように、ブラス チック系基板と金属膜との間に、成膜圧力を変化 させることにより形成される圧縮応力をもつ Sis Ne 膜と引張応力をもつ SiaNa 膜とを交互に積み重ね たパッファ層を介在させるようにしたため、遊板 と金属膜の鮎膨張保数の差により生ずる内部厄力 を、積層されたそれぞれの膜の界面で吸収または 級和するように分担することが可能となり、これ が単一材料のパッファ層では不可能であった 500 。 A以下の膜厚のパッファ層で応力緩和を実現させ、 その結果金属膜にクラックが発生するのを防ぐこ とができる。

以上のことから、本発明の磁気配録供体はアル ミニウム系基板を用いたときに起きる本質的な欠 点を排除し、従来の Ad 合金基 板を用いた鉄体と 同様の耐食性能および信頼性を維持するものであ ٥.

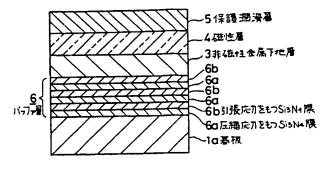
4.図面の簡単な説明

第1回は本発明の磁気記録媒体の要部構成を示 す模式断面図、第2図回は本発明の磁気記録媒体 のパッファ層内の積層数と非磁性金属下地層に生 ずるクラック故との関係経凶、 解2図切は同じく パッファ層内の積崖数とムBr・δ との関係線図、 男3図は従来の磁気記録媒体の要部構成を示す模 式断面図である。

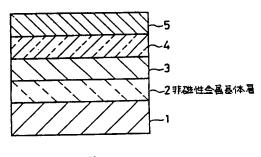
1,1 a … 基板、 2 … 非磁性金属基体層、 3 …非 磁性金属下地層、 4 … 磁性層、 5 … 保護商務層、 6 … バッファ層、 6 a … 圧縮応力をもつ Sia Na 膜、 6 b … 引張応力をもつ Sia Na 膜。

代理人弁理士 山

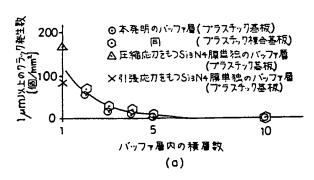


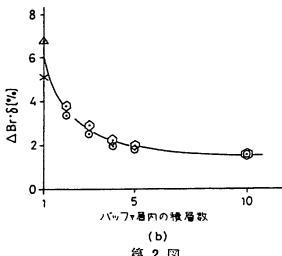


第1図



第 3 図





第2図